



<https://ewh.ieee.org/conf/edtm/2021>

第五届 IEEE 电子器件技术与制造 (EDTM) 会议 2021

5th IEEE Electron Devices Technology and Manufacturing (EDTM) Conference, 2021

会议主题: 智能技术构建智慧互连生活

中国 • 成都 • 2021年3月9-12日

新大会日期: 2021年4月8-10日

EDTM2021 将采用现场会议与线上会议结合的形式: 大部分参与者现场作报告并参会, 部分由于新冠肺炎影响无法出行的与会者可通过[线上通道](#)作报告、听会并参与展览。

2021年IEEE电子器件技术与制造(EDTM)会议是一个为期四天的国际学术会议, 会议由IEEE电子器件协会(EDS)主办, 将于2021年4月8日至11日在中国成都举行。EDTM是电子器件领域的国际标杆学术会议, 聚焦各种电子器件技术和制造的相关研发议题, 为来自全球产业、学术界和研发机构的研究人员和工程师提供研发交流的平台。EDTM在亚洲各个半导体产业热点循环举行, 并于2021年首次来到中国。

无论是寻求增加品牌认知度、强化行业领先者声誉、还是发布新产品, 你都可以参加广受受欢迎的EDTM2021国际学术会议来达到您的目的, 向来自全球产业界、学术界和研发机构的顶尖研究人员和工程师, 展示您的产品和服务。EDTM2021诚邀您成为本次盛会的参展商! 详细信息, 请访问会议官网:
<https://ewh.ieee.org/conf/edtm/2021>。

展览地点和时间:

- EDTM 2021 会议现场
- 2021年4月9日至10日

展览费用:

- 标准展位 (3米 X 3米): 21000元
- 多个展位按比例收费

展商权益:

- 每个参展商可在大会**商务与展商之夜**(4/10, 与海报演讲和展览联合)上做3分钟的宣讲
- EDTM 2021 官网参展商网页会链接参展企业官网
- 展览将与海报演讲联合举行

EDTM2021 将采用现场会议与线上会议结合的会议形式:

- 现场会议: 包括现场展览
- 线上会议: 包括线上展览 (虚拟展台)

联系方式:

赞助&展览联席主席
Bill Nehrer, bill.nehrer@gmail.com
钱鹤, qianh@tsinghua.edu.cn
邹雪城, estxczou@hust.edu.cn

大会主席: Albert Wang,
aw@ece.ucr.edu

大会联席主席:

Albert Wang (加州大学河滨分校)
aw@ece.ucr.edu
叶甜春 (中国科学院微电子研究所)
tcye@ime.ac.cn

大会技术委员会联席主席:

吴华强 (清华大学)
wuhq@tsinghua.edu.cn
Subramanian Iyer (加州大学洛杉矶分校)
s.s.iyer@ucla.edu

大会指导委员会:

Kazunari Ishimaru (主席, 铠侠)
黄如 (联席主席, 北京大学)
Fernando Guarin (格罗方德)
Tsu-Jae King Liu (加州大学伯克利分校)
刘明 (中国科学院微电子研究所)
Meyya Meyyappan (美国航空航天局)
Samar Saha (Prosperient Devices)
Ravi Todi (西部数码)
Albert Wang (加州大学河滨分校)
吴华强 (清华大学)
叶甜春 (中国科学院微电子研究所)
张波 (电子科技大学)
Bin Zhao (EBI)
邹雪城 (华中科技大学)

秘书处:

成都汀兰会展有限公司
Email: nancy@tlan-group.com